2025.05

# Flotherm 2504更新內容


Ian
CAE Engineer
Ian@flotrend.com.tw


Flotrend Corporation. Proprietary and Confidential. All rights reserved.

# 前言

- **Question:**
  - 以往生成封裝模型需要用網頁開啟Flotherm Pack，再匯入Flotherm導致使用上不夠方便快速
  - 當使用者有詳細封裝模型時，如何快速轉換成2R和DELPHI模型
  - 電子元件除了熱導致的損壞，濕度與灰塵也是大因素，因此Flotherm要如何呈現
  - 在Flotherm中PCB plots資訊不夠完整，無法辨別各packages資料
- **Solution:**
  - 本文將介紹2504更新，提供上述問題的解決方案。
- **Benefit:**
  - 可以更方便使用Flotherm Pack並轉換成2R、DELPHI
  - 濕度、灰塵、PCB也提供後處理更多面向的呈現。



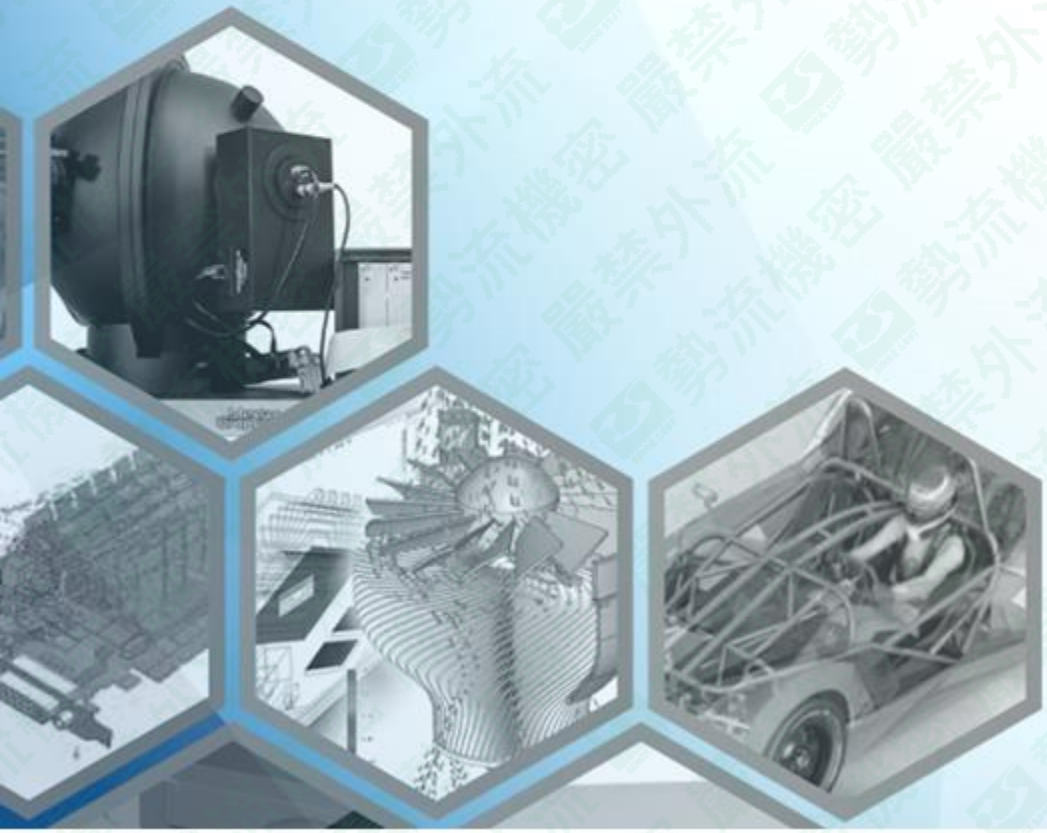
Flotrend Corporation. Proprietary and Confidential. All rights reserved.

# 欲知詳情，請加入勢流會員
# 即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→會員專屬月刊 觀看完整內容

Flotrend Corporation. Proprietary and Confidential. All rights reserved.

# Thank you for your attention.




Ian

Ian@flotrend.com.tw

02-27266269 Ext : 128

CAE Engineer

台北市信義區忠孝東路五段550號13樓


Flotrend Corporation. Proprietary and Confidential. All rights reserved.